

杭州晶华微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称	参与线上业绩说明会的广大投资者
时间	2026 年 9 月 8 日
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长吕汉泉先生，董事、总经理梁桂武先生，独立董事何乐年先生，财务总监冯勤先生，副总经理、董事会秘书纪臻女士
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：公司上半年营收增长的主要驱动力是什么？ 答：2026 年上半年营收增长主要有三方面驱动：一是医疗健康 SoC 芯片业务中，血糖仪芯片、血压计芯片已向国内头部品牌客户完成批量交付并持续放量，销量同比增长 172.01%，收入同比增长 215.33%；二是得益于宏观贸易环境改善与终端需求恢复，仪器仪表芯片销量同比增长 38.14%，收入同比增长 30.31%，智能家电芯片销量同比增长 20.97%，收入同比增长 19.14%；三是新一代信号调理及变送输出芯片与电池管理芯片等市场拓展顺利，销量稳步提升。

	Q2：公司在 AI 业务发展如何？公司上半年业绩变动与 AI 需求爆发有关吗？ 答：公司目前暂未直接涉及人工智能领域，会积极关注并谨慎评估业务机会，并持续加大研发创新。公司上半年业绩变动主要得益于公司前期推出的新产品持续推广、客户导入及规模出货，叠加市场景气度回升、终端需求回暖影响。 Q3：科创板强调硬科技与提质增效，公司在技术创新、股东回报方面有哪些规划？ 答：2026 年上半年，公司持续深化医疗健康、工控仪表、智能感知、电池管理及物联网等领域布局，前期研发投入正加速转化为量产产品，市场拓展成效亦正逐步显现，实现营收稳健增长并改善盈利水平，归属于上市公司股东的净利润实现同比较大幅度减亏。公司将在保证正常经营的前提下，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，从有利于公司可持续发展和投资者长期回报的角度出发，与广大投资者共享公司发展成果。
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 9 日